

新闻稿

即时发布

硅谷顶尖初创争夺香港科技园公司「电梯募投比赛 2024」决赛入场券 踏上亚洲以及世界舞台

四场地区准决赛将挑选共 72 队入围队伍进入在香港举行的总决赛，优胜队伍将有机会获得高达 500 万美元创投基金、24 万美元现金奖以及更多商业合作机会

- 美国硅谷是「电梯募投比赛 2024」首站地区准决赛，其余地点还包括德国斯图加特、新加坡和香港。
- 香港科技园公司作为领先的创科孵化器，旨在协助「金融科技」、「房地产科技」和「物流与出行科技」领域的最优秀初创企业在全全球取得成功。
- 电梯募投比赛将联系香港和美国的创科生态圈，为全球创新者搭建桥梁，以香港作跳板，进军亚洲、大湾区以至中国内地等市场。

(香港，2024 年 1 月 19 日) — 香港科技园公司 (科技园公司) 于 1 月 17 日及 18 日首次在美国硅谷举办「电梯募投比赛 2024」地区准决赛，并从 127 组本地参加者中选出 20 个硅谷顶尖初创队伍参加今年 4 月 26 日在香港举行的「电梯募投比赛 2024」总决赛。

「电梯募投比赛 2024」将由评审从硅谷、斯图加特、新加坡和香港的地区准决赛中选出合共 72 队入围准决赛队伍，争夺香港科技园创投基金高达 500 万美元的创投基金，以及 24 万美元现金奖、及其他商业合作机会。今年「电梯募投比赛」已踏入第八届，而总决赛将于香港举行，预计将会是一场精彩的全球竞赛，当国际初创队伍及香港本地初创队伍的比例为 80%比 20%。

现时，有志于全球创新市场的美国初创正将目光投向海外的发展机会，而根据国际货币基金组织的数据指出，今年亚太地区经济体预计将有 4.2%¹的增长，较全球增长 2.9%²为高，反映亚洲将是一个重点市场。此外，最新的全球创新指数³亦显示，中国的「深圳—香港—广州科技集群」在全球专利申请总量上位列世界第二。

¹ [國際貨幣基金組織 \(IMF\) : 《亞太地區經濟展望報告》](#)

² [國際貨幣基金組織 : 全球經濟復甦步伐放緩，各國分化日益擴大](#)

³ [世界智慧財產權組織\(WIPO\) : 2023 全球創新指數\(GII\)](#)

香港科技园公司拥有香港最具规模的创科生态圈，是次「电梯募投比赛 2024」于其位于加州森尼韦尔的硅谷科技中心举行了为期两天的地区准决赛。首天为「金融科技」和「房地产科技」领域的赛事，而「物流与出行科技」组别比赛则于第二天进行。赛事云集行业领袖，并就以上三大科技领域在亚洲迅速崛起的市场机遇分享见解，而参与者亦可藉此机会与在场初创企业进行交流。

香港科技园公司策略伙伴总监柯志成表示：「我们相信创新必须放眼是全球市场，才能充分发挥其潜力并为社会带来最大影响。『电梯募投比赛 2024』硅谷地区准决赛为硅谷的顶尖创新者提供一个理想的平台向亚洲以至全球投资者和合作伙伴展示其实力。同时为香港科技园提供一个直接连系香港和硅谷两地创科生态圈的重要机会，为香港、粤港澳大湾区、亚洲以及其他地区开辟新的业务增长和发展机遇。」

各准决赛参赛者需于八分钟内分享其创新构思，以及进行两分钟的问答环节，展示他们的创新技术和商业模式。参赛者刻意被安排在高压的环境下与评判进行对答，令竞赛气氛更紧张刺激。赛事评审团由包括著名初创生态圈领袖所组成，评选基于三个关键标准，分别为独特性和创新水平和竞争优势；市场规模及产品和服务的增长潜力；以及策略及就业务目标所订立的实行计划。

其余的「电梯募投比赛 2024」地区准决赛将在新加坡（2月22-23日）、香港（2月29日）和斯图加特（3月5日）举行。入选的72队入围准决赛队伍将于4月26日齐集香港最高的建筑物，西九龙环球贸易广场顶层的地标「天际100」进行60秒电梯募投，向评审团推介其创新构思。

截至2023年4月30日，「电梯募投比赛」申请必须是成立时间少于10年的初创企业，而所有入围「电梯募投比赛 2024」的企业均有机会获得香港科技园企业创投基金高达500万美元的投资。其他企业亦有机会共同投资入围的优秀初创企业，进一步提高潜在的融资机会。



Page 3 of 5

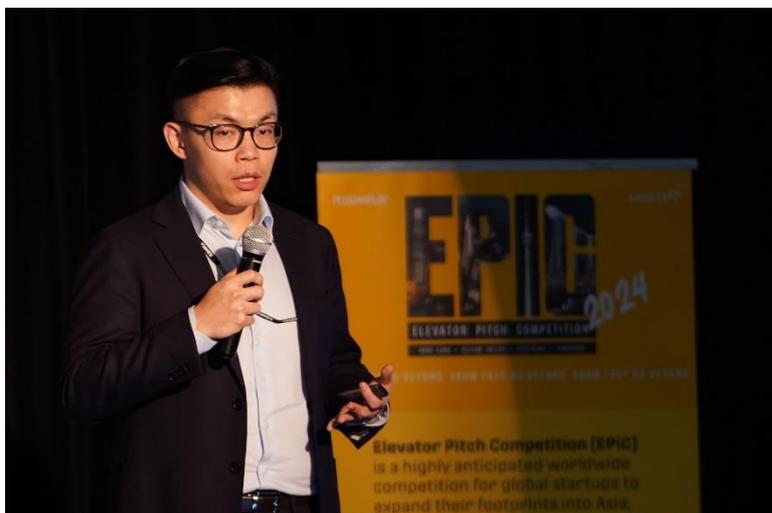
本届赛事获不同行业领袖支持，将本地创新推向世界舞台，当中包括集体运输行业的全球领导者港铁公司等。



图一：科技园公司于 2024 年 1 月 17 日及 18 日首次在美国硅谷举办「电梯募投比赛 2024」地区准决赛，其中 20 个硅谷顶尖初创队伍将参加今年 4 月 26 日在香港举行的「电梯募投比赛 2024」总决赛。



图二：香港科技园公司策略伙伴总监柯志成表示：「『电梯募投比赛 2024』硅谷地区准决赛为硅谷的顶尖创新者提供一个理想的平台向亚洲以至全球投资者和合作伙伴展示其实力。」



图三：首天为「金融科技」和「房地产科技」领域的赛事。



图四：「物流与出行科技」组别比赛则于第二天进行。

###

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）于 2001 年成立，致力将香港发展成为国际创新科技中心。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，支援共超过 10 间独角兽企业，汇聚 13,000 多名研究人才，以及约 1,700 间来自 24 个国家和地区从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。



Page 5 of 5

科技园公司一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为科技企业及人才在创科路上提供全方位支援。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

为配合香港未来发展及持续增长的创科需求，科技园公司积极连系深港两地，加强跨境交流，支援全球科技企业及人才「引进来、走出去」，开拓内地、进军海外市场。位于深圳福田的香港科学园深圳分园已于 2023 年 9 月开幕，园区总建筑面积为 31,000 平方米，两幢大楼设有干/湿实验室、共享工作位置、会议及展览场地等，务求提供更多科研及协作空间。科技园公司将重点吸引来自医疗科技、大数据及人工智能、机械人技术、新材料、微电子、金融科技和可持续发展七大领域的企业。

科技园公司透过提供基础设施、支援服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领创科发展的重要引擎。

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。

传媒查询，请联络：

香港科技园公司

卓以庄

电话：+852 2629 0155

电邮：fiona.cheuk@hkstp.org

爱德曼国际公关公司

黄嘉琪

电话：+852 3756 8623 / 6986 5822

电邮：June.Wong@edelman.com /
Edelmanhkstppr@edelman.com